

Bitte
frei
machen

Fraunhofer IPK
Anja Kunack
Pascalstr. 8–9
10587 Berlin

**MEHR
KÖNNEN**

ANTWORT

Bitte Rückseite ausgefüllt zurücksenden oder
per Fax an +49 30 39006-392 schicken.

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort

Produktionstechnisches Zentrum Berlin
Pascalstr. 8–9, 10587 Berlin

Beitrag

599,- €

Darin enthalten sind Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen und Pausen-
erfrischungen. Der Beitrag wird nach Erhalt der Rechnung fällig. Stornie-
rungen können schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. Bis vier Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn bleibt die Stornierung kostenlos. Erhalten
wir Ihre Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, werden
Stornogebühren in Höhe von 50 Prozent des Gesamtbetrags fällig. Danach
stellen wir den vollen Veranstaltungspreis in Rechnung. Alternativ können
Sie gern einen Ersatzteilnehmer aus Ihrem Unternehmen benennen

Fachlicher Ansprechpartner

Linus Lichtschlag
Tel. +49 30 314-23998
linus.lichtschlag@iwf.tu-berlin.de

Anmeldungen

Anja Kunack
Tel. +49 30 39006-332
weiterbildung@ipk.fraunhofer.de
www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

© Fraunhofer IPK, Juli 2019

MEHR KÖNNEN

VERANSTALTUNGEN 2019

Dem wachsenden Bedarf an beruflicher Weiterbildung gerecht zu werden und den Wissenstransfer aus der Forschung in die Industrie noch intensiver zu fördern, das ist das Ziel des Veranstaltungsprogramms »Mehr Können« des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK. Auf unseren Tagungen und Konferenzen, Technologietagen, Industriearbeitskreisen, Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen praktisch anwendbares Wissen über topaktuelle Technologien und Verfahren für das Management, die Produktentstehung, den Produktionsprozess und die Gestaltung moderner Fabrikbetriebe.

**Gehen Sie weiter – wissenschaftlich fundiertes,
praxisnahes Know-how bringt sie voran.**

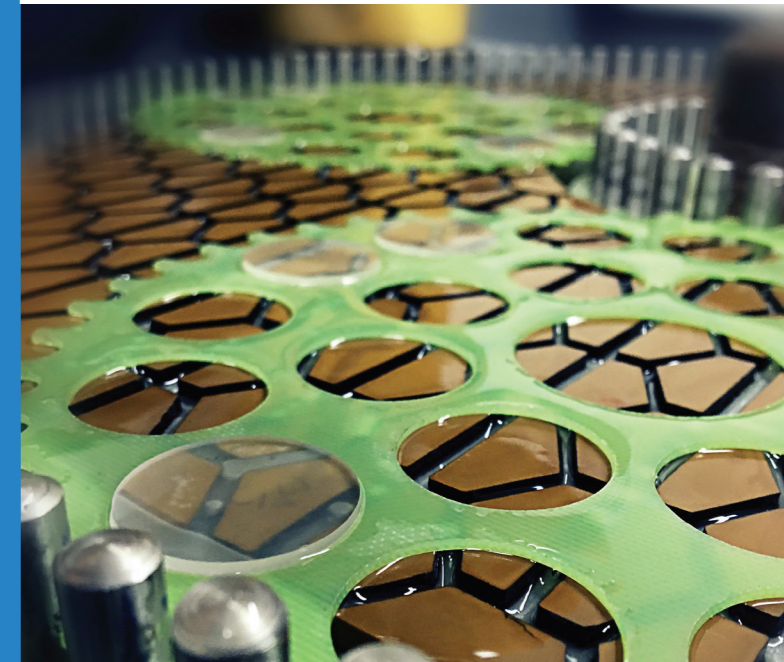
Unsere Veranstaltungen bieten mehr als theoretische Wissensvermittlung. Hier können Sie Technologien und Methoden selbst ausprobieren und erhalten aus erster Hand Beispiele für ihre erfolgreiche Anwendung. Zudem stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität unserer Inhalte und ihrer Vermittlung: Das Fraunhofer IPK ist durch die DQS nach der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert. Mehr über unser Angebot erfahren Sie unter www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

 **Fraunhofer**
IPK

**Doppelseitenplanschleifen
mit Planetenkinematik**

SEMINAR

13.–14. November 2019, Berlin



IN KOOPERATION MIT

 IWF

INSTITUT
WERKZEUGMASCHINEN UND FABRIKBETRIEB
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

**MEHR
KÖNNEN
2019**

Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik

SEMINAR

Das Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik hat sich in den letzten Jahren zu einem industriell weit verbreiteten Verfahren zur Bearbeitung von Werkstücken mit planparallelen Funktionsflächen entwickelt. Es wird aufgrund ökologischer und ökonomischer Aspekte vermehrt dazu genutzt, die früher übliche Läppbearbeitung zu substituieren. Aufgrund der charakteristischen Kinematik dieses Verfahrens unterscheidet sich die Werkzeug- und Prozessauslegung im Vergleich zu anderen Schleiftechnologien zum Teil erheblich. Wie Sie die Vorteile des Verfahrens – sehr gute Oberflächenqualität und hohe Planparallelität am Bauteil – effektiv nutzen, erfahren Sie in unserem zweitägigen Inhouse-Seminar.

Wir vermitteln Ihnen grundlegende Prozesskenntnisse und geben Ihnen einen umfassenden Technologieüberblick zum Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik. Beginnend mit der Einordnung in die Feinbearbeitung und einer Einführung in die Grundlagen des Verfahrens thematisieren wir unter anderem wesentliche Stell- und Kenngrößen. Einen weiteren Bestandteil dieses Seminars bildet die werkstückseitige Betrachtung des Verfahrens. Hier stehen die Anforderungen der Werkstücke an die Zerspanung sowie deren daraus resultierende Positionierung während der Bearbeitung im Fokus. Darüber hinaus stellen wir Ihnen aktuelle Forschungsarbeiten zum Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik am Produktionstechnischen Zentrum Berlin vor. Die theoretischen Inhalte werden durch Live-Präsentationen und praktische Übungen in unserem Versuchsfeld ergänzt.

PROGRAMM

13. November 2019

09.30 Empfang

10.00 **Begrüßung**

10.10 **Feinbearbeitung am Produktionstechnischen Zentrum Berlin**

10.45 **Pause**

11.00 **Grundlagen des Doppelseitenplanschleifens mit Planetenkinematik**

12.00 **Mittagspause**

13.30 **Wesentliche Stell- und Kenngrößen des Verfahrens**

15.30 **Pause**

15.45 **Praxisteil I**

17.00 **Ende**

14. November 2019

08.00 **Empfang**

08.30 **Werkstückqualitäten beim Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik**

09.15 **Pause**

09.30 **Werkstückseitige Betrachtung des Verfahrens**

10.15 **Praxisteil II**

11.30 **Mittagspause**

13.00 **Hauseigene Forschungsarbeiten zum Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik**

13.45 **Abschlussdiskussion**

14.00 **Ende**

Ein Seminar für

Fachkräfte aus produzierenden Unternehmen der Schleifindustrie und Mitarbeiter von Schleifwerkzeugherstellern

ANMELDUNG

Ja, ich möchte am Seminar »Doppelseitenplanschleifen mit Planetenkinematik« am 13.–14. November 2019 zum Beitrag von 599,- € teilnehmen.

Name * Vorname * Titel

Firma / Institut *

Position

Abteilung

Straße / Postfach *

PLZ / Ort *

USt-IdNr. (außer Privatpersonen oder Unternehmen ohne USt-IdNr.)

Buchungsnr. (falls erforderlich)

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Rechnungs-Email-Adresse (falls abweichend)

Telefon *

Fax

E-Mail *

* Daten erforderlich

Datum, Unterschrift

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom Veranstalter elektronisch gespeichert und im Teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung abgedruckt werden. Meine personenbezogenen Daten werden darüber hinaus vertraulich behandelt und im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich zur Veranstaltungsorganisation des Fraunhofer IPK sowie zur zukünftigen Information über Veranstaltungen des Instituts genutzt. Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung meiner Daten jederzeit zu widerrufen und der Zusendung von Informationsmaterial zu widersprechen.

